

1										2										3										4																													
										수정내역																																																	
										부호										내용										수정자										승인자										년월일									
										ST(기초)										ST(개선)										ST(기초)										ST(개선)										ST(기초)									

구분	품번	품명	수량	재질	표면처리	비고
8		SPRING RING	1	MBsBD	Nickel Plate	DSR00020-135 (R8001)
7		SPRING RING	1	BeCu	Gold Plate	DSR0004-N45/1(R3001) DSR0004-5/2(R3001)
6		COUPLING CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00059-15/1 (K8008)
5		COUPLING CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00021-135/1 (K3004)
4		INSULATOR	1	TEFLON		DAI00030-N/1 (HA069)
3		GASKET	1	SILICON		DGK00013-N/1 (G8001)
2		CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DAC00042-1345/1 (EA054)
1		BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DAD00030-135/1 (DA058)

대체가능재질		공통공차		재질		열처리		보호피막처리	
.*	±0.1	.*	±0.05						

년월일		승인		감도		재도		작성부서		연 구 소		적도		단위 mm		총량	

KJ COMTECH		RF & MICROWAVE TECHNOLOGY		Tel : 82-32-347-8015		Fax : 82-32-347-8017	
KJ COMTECH CO.,LTD.		도명		SMBP-NP		도번	
A4		AD00040-7/1		K361-720-000			